

お取引先各位

令和2年6月吉日
ケメット・ジャパン株式会社

サワダ STB 株式会社半導体事業部承継に関するご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、このたび弊社は2020年6月1日をもちまして、サワダ S T B 株式会社半導体事業部を承継致しますことをご知らせ致します。

これにより青梅市にて運営しておりましたサワダ S T B 株式会社本社工場半導体事業部は同地においてケメット・ジャパン株式会社 MAT 事業部 STB 課として事業を継続致します。

この事業承継により、弊社の強みとする電子部品・半導体向け精密ラッピング・ポリッシング技術とサワダ STB 株式会社半導体事業部の強みとする半導体向けバックグラインド・ダイシング技術が相まって、双方より一層の発展を遂げ、お取引様各位にさらなる高品質のサービスを提供して参る所存です。

何卒従来にもましてより一層のご用命のほどお願い申し上げます。皆様の長年に渡るご愛顧に感謝申し上げますとともに、皆様の今後ますますのご健勝をお祈り申し上げます。

略儀ながら書面をもちましてご挨拶申し上げます。

敬具

ケメット・ジャパン株式会社
代表取締役社長 滝川 聡